

加利福尼亚微电子将与 SPEL 半导体公司合作，增加两条无铅塑造包装线，合资金额将达 775 万美元

新生产线在 6 个月内验收成功并投入使用

亚洲网加利福尼亚州米尔皮塔斯 11 月 24 日电 加利福尼亚微设备（纳斯达克交易代码：CMD）今天宣布已经与 SPEL 半导体公司达成了合作协议，将扩大 SPEL 的无引线封装生产线并加大对两种新附加小型侧面封装的支持力度。加利福尼亚微设备将从用来扩大生产能力的预计 775 万美元投资额中拨出约 220 万美元来支持新增生产线。

随着超薄型移动手持设备和其他小型便携设备如便携式媒体播放器、MP3 播放器及数码相机和摄像机的流行，对于小型无引线封装的移动保护产品的需求激增。与 SPEL 的合作协议为加利福尼亚微设备扩大装配能力提供了一个重要且高性价比的机会，因为加利福尼亚微电子正在加紧进入这不断增长的移动保护产品市场。两条新生产线将扩大使用 TLMP 和 uTLMP 封装的公司产品的装配能力。

加利福尼亚微设备总裁兼首席执行官罗伯特·V·迪克尼森说：“我们的策略是用最小的体积和最低的侧面封装来封装移动手持设备保护产品，这与 SPE 的技术和制造能力形成互补。我们期望通过今年合作建设新无引线封装生产线来增加与 SPEL 的联系。”

SPEL 半导体有限公司简介

SPEL 半导体有限公司是印度一家领先的一站式已投产的晶片类集成电路装配与测试分包公司。公司成立于 1998 年，总部位于切纳尼。在 1988 年至 1994 年，SPEL 一直为本地市场服务。在本地市场创下业绩后，1995 年，公司把目光转移到了要求更高的国际市场。自此开始为硅谷和世界其他地方服务了十余年。欲了解更多信息，请访问 www.spel.com。

加利福尼亚微设备简介

加利福尼亚微设备公司是一家为移动手持设备、个人计算机和数字消费电子产品市场提供专用模拟和混合信号半导体产品的领先供应商，主要产品包括手机保护设备和数字消费电子产品，如数字电视、个人计算机及移动手持设备显示器的模拟及混合信号集成电路。如需公司和产品的详细信息，可以访问网站：www.cmd.com。

除所包含的历史信息以外，本新闻稿包含一些符合 1995 年《私人证券诉讼改革法》的预计和其他前瞻性陈述。这些预计和前瞻性陈述不一定符合今后的表现或事件，这些陈述是基于目前的预期、估计、信心、假设和目标之上的。因为存在难以预测的不确定性因素，所以实际结果可能与陈述存在重大出入。

这些陈述通常可通过如“将会”、“打算”、“期望”、“计划”“相信”、“预计”或类似表达来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括：扩大 SPEL 装配

能力的成本约为 775 万美元；公司将会把移动保护设备打入超薄型移动手持设备和其他小型便携设备市场；SPEL 将会成功完成两条装配线，并且会在今后的 6 个月内验收成功投入使用；SPEL 将会是一家具有成本优势的 TLMP 和 uTLMP 封装生产商；公司的策略是用最小的体积和最低的侧面封装移动手持设备保护产品。这些前瞻性陈述是建立在我们对未来的预期和估计基础之上的，可能也可能不会发生，其中涉及到很多风险和不确定性因素。这些风险和不确定性因素包括（但不限于）：SPEL 的无引线封装装配线是否会涉及比预期更昂贵的设备或导致其他超支建设成本；我们的移动保护设备的设计是否满足用户的要求，从而使他们继续把我们的设备应用到他们的产品中；我们的设备是否符合他们的设计规格；竞争对手是否会推出更低价格的设备从而降低我们的市场份额；SPEL 是否会因劳动力、政府批准或者财务困难而推迟或被阻止完成装配线；SPEL 是否会遇到不可预期的成本、开支或技术困难而不能成为一个具有成本优势的包装生产商；我们是否会遇到设计问题或者 SPEL 是否会在用最小的体积和最低的侧面封装我们的产品时遇到技术问题以及在向证券和交易委员会提交的 8K，10K 和 10Q 报表中列示的风险因素。因为这些及其他风险因素，公司的未来实际结果可能与以上讨论的内容有重大出入。这些前瞻性陈述只有在信息发布时期内生效，法律要求的除外。至于是否会出现新信息、未来事件或其他，我们不承担任何公开发布对这些陈述的更新或者修订的责任。

消息来源：加利福尼亚微设备公司

联系人：

加利福尼亚微设备公司首席财务官

凯文·贝里 (Kevin Berry)

电话：+1-408-934-3144

电子邮件：kevinb@cmd.com

网址：<http://www.calmicro.com>

<http://www.spel.com> (完)